EF3850F-42E ユーザーズガイド

第三版 2011年6月 発行

1. 概要

EF3850F-42Eは、EFP-I本体に装着して使用するEFP-I本体専用パラレル書込み ユニットです。

EF3850F-42Eを使用することにより、ルネサスエレクトロニクス製3850グループのフラッシュメモリ内蔵MCUへの書込み、読出しができます。

またEF3850F-42Eには42ピン0.8mmピッチSSOP(42P2R-A)用ICソケットを実装しています。

図1.1にEF3850F-42Eの外形図を示します。

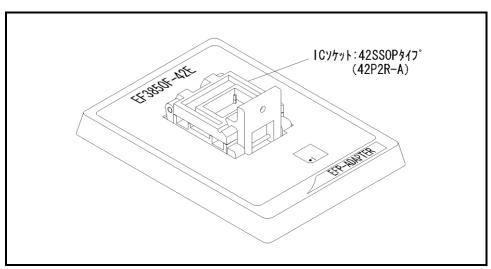


図1.1 EF3850F-42E外形図

2. MCUの挿入方向

MCUを挿入するときは、EF3850F-42EのICソケットの1番ピンとMCUの1番ピンを合わせて挿入してください。誤挿入はMCUに致命的な破損を引き起こしますので、十分ご注意ください。図2.1にMCUの挿入方向を示します。

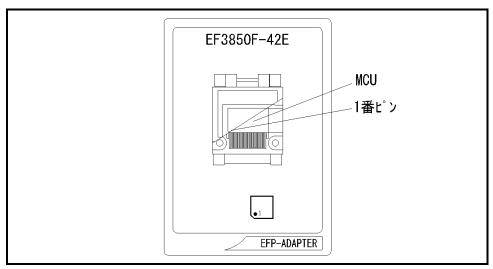


図2.1 MCUの挿入方向

3. 対応MCU一覧

表3.1にEF3850F-42Eの対応MCU一覧表を示します。

表 3. 1 E F 3 8 5 0 F - 4 2 E 対応MCU一覧表

MCU タイフ°	メモリタイフ゜	対応 MCU 名称	プ° ロク゛ラムメモリエリア
M385xFx (B00T)	フラッシュメモリ	M38507F8FP	F000h∼FFFFh
M385xF8(NORMAL)		M38517F8FP	8000h∼FFFFh

[備 考]

EF3850F-42Eを使用する場合、下記の環境にてご使用ください。

〈EFP-I 本体〉

Monitor Version : Ver. 3. 00. 38 以上

〈コントロールソフトウェア〉

WinEFP Version : Ver. 1. 20. 10 以上 EFPMCU32. TBL Version : Ver. 3. 02. 15 以上

EFP-Iおよび WinEFP 等のバージョン番号は、WinEFP ウィンドウメニュー内の[Help]→[About]で表示されます。 ご使用の EFP-I 等の S/W バージョンが古い場合は、下記のサイトにて最新バージョンアップデータをダウンロードしてください。

〈EFP- I 最新 S/W 無償ダウンロードサイト〉

http://www.suisei.co.jp/productdata_efp1_j.html

4. MCUユニットの清掃

MCUユニット上のICソケットの接触不良を防止するために使用回数に応じて、定期的にICソケット内の接触ピンをブラシ等で清掃ください。

5. Erase (イレーズ)

イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行えます。イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図 5.1 に示します。

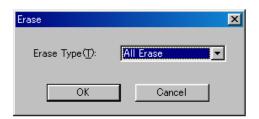


図5.1 イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ

1) Erase Type (A V - X A A A)

イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト(下矢印をマウスでクリックすると表示)内にはAllErase ま e および各ブロックのアドレス領域(xxxxxxh~xxxxxxh)が表示されますので消去形式を選択してください。

2) OKボタン

イレーズコマンドを実行します。

3) Cancelボタン コマンドを中止します。